



レーザーが拓く 未来の鼓動をキャッチ!

第 42 回レーザー協会セミナー

established in 1972

『自動車産業におけるレーザー加工』

主催：レーザー協会

協賛(予定)：光産業技術振興協会, 日刊工業新聞, 日本機械学会,
精密工学会, レーザー学会, 砥粒加工学会, レーザ加工学会

日時：2018年11月28日(木) 10:30~17:00

会場：日精ホール

(大崎ニュー・シティ3号館 日本精工本社ビル3階)

〒141-8560 東京都品川区大崎1-6-3

http://www.nsk.com/jp/company/maps/images/NSK_OSAKI_201709.pdf



10:30~10:40 開会挨拶

レーザー協会会長 庄司 一郎

10:40~11:30 講演1 「自動車メーカーにおける生産技術」

千葉工業大学 大関 浩 氏

11:30~12:20 講演2 「自動車部品におけるレーザー加工技術の適用と最近の進歩について」

(株)デンソー 白井 秀彰 氏

12:20~13:20 休憩

13:20~14:10 講演3 「高出力ダイレクトLD発振器の最新動向とその適用」

レーザーライン(株) 武田 晋 氏

14:10~15:00 講演4 「TNGA エンジンへのレーザー加工技術の適用」

トヨタ自動車(株) 谷中 耕平 氏

15:00~15:15 休憩

15:15~16:05 講演5 「自動車・バッテリー製造におけるレーザー加工技術最前線」

コヒレント・ジャパン(株) 水谷 重人 氏

16:05~16:55 講演6 「自動車産業における最新レーザー加工技術」

トルンプ(株) 中村 洋介 氏

16:55~17:00 閉会挨拶

参加費：会員：10,000円, 協賛会員：20,000円, 非会員：25,000円, 学生：4,000円(テキスト無し)

申込締切日：2018年11月21日(木) (※協賛会員は所属団体を明記ください)

申込方法：レーザー協会ウェブサイト(<http://jslt.jp/>)申し込みフォームからお申し込みください。

問合せ先：レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp